19日本国特許庁(JP) 10特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2) 平2-24383

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

20分分告 平成2年(1990)5月29日

H 01 L 23/32

明者

@発

C 7454-5F

発明の数 1 (全5頁)

固体電子デバイス取付用座板 69発明の名称

> ②特 顧 昭60-1577

多公 開 昭60-183753

顧 昭60(1985)1月10日 223出

49昭60(1985)9月19日

優先権主張 図1984年2月29日図米国(US) 30584897

@発 明 者 デビッド シー・デグ アメリカ合衆国ミネソタ州パーンズビル、パーナムウツド

1] — ドライブ 165

ハーパート ジエイ. アメリカ合衆国ミネソタ州ノースフイールド,イースト フイツク エイトス ストリート 519

アメリカ合衆国ミネソタ州ノースフイールド,エンスリイ 個発 明者 ブルース エッチ。ジ ユエンガー アベニュー 1040

ザ パーグクイスト アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス, エデイナ イン 勿出 願 人 カンパニー ダストリアル プールパード 5300

00代 理 人 弁理士 浅 村 皓 外2名

審査官 山本 īΕ

特開 昭55-95351 (JP, A) 実開 昭52-81052(JP,U) 96多考文献 実開 昭52-144666(JP,U)

1

切特許請求の範囲

- 1 (a) 少なくとも三層からなる積層体を有し、 この積層体では中間層の両面に一対の外層が配 置されており、この中間層は前記の外層とは異 なる性質を有するものであり、
- (b) 前記の中間層は、酸化アルミニウムおよび窒 化硼素からなる群から選択された粉粒状固体を 所定量充塡したポリイミド(アミド)フィルム からなり、しかして前記粉粒状固体の量は約10 イルムであり;
- (c) 前記の外層はシリコーンゴム系組成物を必須 成分として含有してなるものである ことを特徴とする、固体電子デバイスと組合わせ でシャーシー上に電気絶縁用座板として使用され 15 を特徴とする特許請求の範囲第4項に記載の熱伝 る熱伝導性の電気絶縁部材。
- 2 前記のシリコームゴム層が、酸化アルミニウ ムおよび窒化硼素からなる群から選択された粉粒 状固体を充塡したものであることを特徴とする特

2

許請求の範囲第1項に記載の熱伝導性の電気絶縁 部材。

- 3 前記の粉粒状固体を前記シリコーンゴム外層 中に約25~50%充塡し、外層中の残部はシリコー 5 ンゴム固体組成物からなることを特徴とする特許 請求の範囲第2項に記載の熱伝導性の電気絶縁部 材。
- 4 前記のポリイミド (アミド) フイルムが実質 的に25%の窒化硼素を含有するものであることを ~40%であつて残部はポリイミド (アミド) フ 10 特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の熱伝導 性の電気絶縁部材。
 - 5 前記のシリコーンゴム外層の各々が、酸化ア ルミニウムおよび窒化硼素からなる群から選択さ れた粉粒状固体を約35%含有するものであること 導性の電気絶縁部材。

発明の詳細な説明

発明の背景

本発明は、固体 (solid-state) 電子デバイス

と組合わせて、電気絶縁性の取付用座板 (mountingpad) として配線用シャーシー上で使 用される熱伝導性を有する電気絶縁性積層部材に 関するものである。本発明は特に、固体電子デバ イスの熱伝導性ペースとシャーシーまたは他の最 5 終的降温装置の間に電気絶縁層を挿入することが 所望される場合に、熱伝導性の電気絶縁層として 非常に有利に使用できる積層部材に関する。この 場合に所望される性質は、この積層部材が熱伝導 諸性質もすぐれていることである。このような条 件をみたす材料は、自然界では容易に発見できな

元素化合物および組成物の如き物質において、 のは非常に稀である。この両性質を有する物質は 比較的少数であるから、有用な物質を発見するた めに、他の物理的および電気的諸性質は或程度軽 視して適合物質を探さなければならない。電気絶 緑性を有する材料の断熱性を低下させる技術の1 20 発明の構成 つは、該材料の厚みを非常に薄くすることであ る。しかしながら、厚みを薄くすると材料が破壊 し易くなり、あるいは亀裂が生じたり、あるいは 折れ易くなり、かつ、これによつて電気絶縁性が

さらに、前記材料は強靱性および機械的耐久性 が良いものであることが望ましい。これらの性質 の良好な電気絶縁部材は割れにくく、引裂かれに くい。さらに前記電気絶縁部材は、少なくとも或 程度の可撓性を有するものであることが好まし く、この可撓性によつて他の部材にぴつたりと接 触でき、すなわち接触面積を大きくすることがで 前記の機械的性質は、電気機器用シャーシー上に 配置される電気絶縁部材において重要な性質であ り、すなわちこの部材は、電気機器の組立の場合 等におけるねじ止め操作のときの過大なトルクに た、穿孔部の破損や亀裂による絶縁部の破壊に起 因する短絡が起らないような強靭なものでなけれ ばならない。

高出力の固体デバイスと共に使用されるときに

前記電気絶縁部材に所望される物理的性質は、伝 熱性が良好であることの他に、高温耐性(すなわ ち高温時安定性)が良好であつて、溶融はんだが 付着しても劣化しないことである。本発明に係る 電気絶縁部材を用いた場合には、ウエーブーソル ダリング (wave-soldering) が可能であつて、 高温クリーブの如き高温時の問題はほとんど起ら ない。さらに、この電気絶縁部材は耐薬品性およ び耐溶剤性の両者を有するものであることが望ま 性および電気絶縁性の両性質を有し、かつ、他の 10 しいが、これは、電力を使用する製造工場等にお いて強く要求される条件である。

以前に、トランジスタの如き出力型半導体デバ イスと組合わせてポリイミド(アミド)フイルム を使用することが提案された。また、上記フイル 熱伝導性と電気絶縁性との両方の性質を有するも 15 ムにロウの被覆を施すことも提案された。しかし ながらこの被覆は、前記の種類のデバイスと組合 わせて使用したときに高温時の耐久性が悪く、日 数が経過すると高温耐性が劣化するという欠点を 有するものであることが既に見出されている。

本発明は、強靭であり耐久性を有し、良好な電 気的および機械的性質を有し、かつ、高温耐性も 良好であつて高圧クリープの如き高温時の事故は 起らないという特長を有する比較的薄い積層体を そこなわれ、すなわち絶縁破壊の危険が増大す 25 含有してなる、熱伝導性を有する電気絶縁部材に 関するものである。この積層体は少なくとも三層 からなり、すなわち中間フイルム層の両側に一対 の外層が配置されたものである。中間層は、酸化 アルミニウムおよび窒化硼素からなる群から選択 くく、亀裂が生じにくく、かつ、刺し傷も生じに 30 された粉粒状固体を所定量充填したポリイミド (アミド) フイルムからなるものである。外層は、 シリコーンゴムを必須成分として含有するもので あるが、これも所定量の粉粒状固体を充填したも のであることが好ましく、しかしてこの粉粒状固 き、これによつて伝熱量を最大限に増大できる。 35 体もまた、好ましくは酸化アルミニウムまたは窒 化硼素である。この積層体の物理的および機械的 性質は前記の如く非常に良好であり、これを使用 することによつて非常にすぐれた取付用座板が得 られ、すなわち、固体電子デバイスを熱消散性シ 充分耐え得る強度および耐久性を有し、かつま 40 ヤーシーもしくは他の熱受容用部材の上に取付け るときに使用するのに非常に適した電気絶縁性取 付用座板が得られることが見出された。

> したがつて本発明の主な目的は、強靱な機械的 強度を有し、薬品や溶剤と接触しても劣化せず、

5

高温耐性も良好であつて高温時の物理的性質の劣 化もなく、髙温クリープ等は起らないというすぐ れた性質を有する熱伝導性の電気絶縁部材を提供 することである。

有し、その中間層(中央層)は粉粒体の形の酸化 アルミニウムまたは窒化硼素を所定量充塡したポ リイミド(アミド)フイルムからなり、その両側 の外層はシリコーンゴム組成物から形成されたも 電子デバイスと組合わせてシヤーシー上に電気絶 縁座板として使用される熱伝導性の電気絶縁部材 を提供することである。

本発明における他の目的は、以下の記載および 明らかになるであろう。

好ましい具体例の記載

本発明の好ましい具体例について第1図参照下 に説明する。熱伝導性を有する電気絶縁性部材1 ランジスタ組立体 1 1 の如き固体電子デバイスと 組合わせて使用されるものである。すなわち部材 10を、トランジスタ11の金属基台の下側と金 属シャーシー12との間に介在させるのである。 この伝熱性の電気絶縁部材10は積層体の形のも 25 のであつて、一対の外層14および15の間に中 間層16を介在させてなるものである。外層14 および15はシリコーンゴム組成物(コンパウン ド)から作られたものであることが好ましく、中 らなる群から選択された或量の固体を充塡剤とし て含有するポリイミド(アミド)フィルムであ る。前記のシリコーンゴムの代りに、他の高温耐 性フィルム形成性材料(すなわち層状体形成性フ イルム)を使用することも可能である。あるい 35 は、外層のうちの1つ(好ましくは半導体デバイ スに隣接して配置される外層)を感圧性接着テー プの形に作ることもでき、これによつて、半導体 デバイスの基面へのこの電気絶縁性座板の接着が 非常に容易になる。この感圧性材料は、シリコー 40 しい。 ンゴムコンパウンド等を包含する慣用原材料から 製造できる。

ポリイミド (アミド) フイルムは市場で入手で きる。ポリ (イミドーアミド) またはポリイミド 6

とも称されるこの重合体は、かなり以前から知ら れている物質である。これらは米国特許第 2149286号、第2407896号、第2421024号および第 2502576号明細書に記載されている。高温安定性 本発明における別の目的は、少なくとも三層を 5 の非常に良好なポリイミドは、米国特許第 2710853号明細書に記載のものであつて、これを 高温用ポリイミドと称するが、これは、ピロメリ ツト酸ジアンヒドリドの如き芳香族ジアンヒドリ ドと、芳香族ジアミン(特に4,4-ジアミノー のである積層体を有することを特徴とする、固体 10 ジフエニルエーテルまたはパラーフエニレンジア ミン)とから製造できる。前記の種々の特許明細 書に記載の型のポリイミドは、硬化フイルム、一 部反応樹脂等の種々の形のものが市場で入手でき る。このフイルムの例には、デユポン社〔E.I. 添附図面、および特許請求の範囲の記載から一層 15 DuPont de Nemours Corp.(Wilmington、 Delaware)] から "KAPTON" なる商品名で市 販されているものがあげられる。さらに、酸化ア ルミニウム (アルミナ) および窒化硼素からなる 群から選択された粉粒状固体を充塡剤として含有 0は、シヤーシー上に電気絶縁性座板として、ト 20 する前記フイルムもまた市場で入手できる。この 粉粒状固体は、好ましくはその大部分が約2-30 ミクロンの粒子径を有するものであつて、これは 重合体マトリックス中に約10-50容量部含ませる ことができる。

上記の如く、酸化アルミニウムまたは窒化硼素 の粒子は充塡剤として、ポリイミド(アミド)フ イルム中に約10~50%配合できる。大抵の電気分 野に適した座板を作るために、酸化アルミニウム は約30~35%配合するのが好ましく、窒化硼素も 間層16は、酸化アルミニウムおよび窒化硼素か 30 またその好適配合量は約30~35%である。熱的異 方性を有する窒化硼素もまた好ましい充塡剤であ る。この物質の熱的異方性を高めるために、これ を充塡し硬化してフイルムを作るときに強力な電 場をかけることも可能である。

> 配合用粉粒状固体として酸化アルミニウムを使 用する場合には、酸化アルミニウム粒子を約30~ 40%使用するのが一般に好ましい。大抵の目的の ためには、約2~10ミクロンの粒子径を有する酸 化アルミニウムおよび窒化硼素を用いるのが好ま

酸化アルミニウムまたは窒化硼素を含有するポ リイミド(アミド)フイルム上にシリコーンゴム の被覆を施してなる被覆付フイルムは、物理的性 質および電気的性質が良好であり、たとえば靱性 が大であるから、ねじ止め操作の際にしばしばみ られる過大なトルクに充分耐え得る部材が製造で きる。また、引裂強度(耐裂性)も大であるか ら、部材のマクレや亀裂等に起因する電気的短絡 を減少または皆無にすることができ、さらにま 5 た、熱による老化も実質的に防止でき、すなわち 寿命が長くなる。シリコーンゴムの被覆を施した ポリイミド (アミド) フイルムの高温耐性は良好 であつて、ウエーブーソルダリング操作の実施が 可能である。この高温耐性は、電子部材組立操作 1 の立場からみて好ましい性質である。さらに、こ のシリコーンゴムの被覆を施したポリイミド(ア ミド)フイルムは、薬品や溶剤に対する耐性も良 好であつて、溶剤等との接触による品質低下の度 合は低い。

部材10の外層14および15はシリコーンゴ ム層である。硬化後のシリコーンゴム層の硬度 【硬度計 (durometer) で測定】は約75程度であ ることが好ましい。このようなシリコーンゴム重 合体は市販されており、たとえば、Gemeral 20 * Electric Co.(Schenectady, New York) から 販売されている。この重合体に、酸化アルミニウ ムおよび窒化硼素からなる群から選択された粉粒 状固体を若干量充塡するのが好ましい。シリコー を本発明に従つて所定量充塡した場合でも、シリ コーンゴムの電気的性質は決して悪化せず、むし ろ或種の利用分野では、当該デバイスの電気的性 質が一層良くなることが確認された。酸化アルミ ニウムまたは窒化硼素粒子の配合量は約30~40% 30 することも可能である。 であることが好ましい(シリコーンゴム固体の量 基準)。ここの粒子の寸法すなわち粒子径は、好 ましくは約2~10ミクロンである。先の文節で酸 化アルミニウムまたは窒化硼素が使用できると述 べたけれども、これらの物質の混合物もまた勿論 35 る。 使用できる。

トランジスタ11の如き固体電子デバイスの取 付方法の一例を第1図に示す。トランジスタ11 を、アタツチメントすなわち部材10を介してシ ヤーシー上に置き、ねじ18,18およびナット 40 図面の簡単な説明 19, 19で固定する。電気絶縁用部材の一部と して円筒状フエルール19Aと絶縁用座金19B とが使用される。リードピン20は、トランジス タ組立体11の電導性ベース部材21から、ガラ

8

スー金属封着部22およびフエルール部材23を 質ぬいて下側に突出させる。このピン20は常法 に従って所定の回路につなぐ。ねじ18,18お よびリードピン20を通すために、部材10の所 定の場所に孔25をあけておく(第2図参照)。

本発明に従つて製造された代表的な製品の熱的 性質、電気的性質および他の性質を第1表に示 す。

		<u>第 1 表</u>	
10	性質	代表的な値	試験方法
	厚さ	0.006+/-0.002インチ	
15	連続使用時 の温度	-60~+200°C	
	体積抵抗	最低1013オーム	ASTM D257
	絶縁強度	最低6000V	ASTM D149
	強靭性(フ イルム、最 低値)	18.6KPSI	ASTM D412
	熱伝導率	1.2×10-3 cal/°C.cm.秒	
20	熱抵抗(耐 熱性)	0.40°C∕₩	

第1表に記載の熱伝導度の値は、アルミナを充 塡したフイルム材料〔ポリイミド(アミド)中間 層フィルム中への配合率は18%であり、シリコー ンゴム層中への配合率は35%である〕において測 ンゴムに粉粒状酸化アルミニウムまたは窒化硼素 25 定された値である。窒化硼素を使用した場合に は、この値は1.5×10⁻³cal./℃。cm. 秒に増加し た。窒化硼素は高い熱伝導率と熱的異方性を有す るものであるから、窒化硼素充塡フイルム材料の 熱伝導率を、適当な処理技術によつてさらに改善

> アルミナおよび窒化硼素の他に、良好な電気的 性質および高い熱容量を有する他種物質も併用で き、その例にはシリカ、酸化ベリリウム、窒化ア ルミニウム、炭化珪素および窒化珪素があげられ

> 本発明においては、その範囲を逸脱することな く、熱伝導性を有する電気絶縁部材の製造に関連 して種々の態様変化が可能であるが、これは容易 に理解され得るであろう。

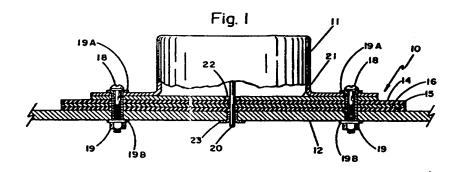
第1図は、本発明の一具体例に従つて作られた 熱伝導性および電気絶縁性を有する取付用座板 を、トランジスタの如き固体電子デバイスと、配 線用基板であるシャーシーとの間に挿入して使用 9

する状態を示した一部断面一立面図である。第2 図は、本発明に従つて作られた2枚の外層とその 間の中間層とからなる熱伝導性の電気絶縁部材の 一例の一部の斜視図である。第3図は、本発明の 積層体の各層をそれぞれ分離して示した垂直断面 5 ピン; 21 ……電導性ベース部材; 22 ……ガラ 図である。

10……電気絶縁性座板; 11……トランジス

タ組立体; 12……金属製シヤーシー; 14およ び 1 5 ……外層; 1 6 ……中間層; 1 8 ……ね じ; 19……ナット; 19A……円筒状フエルー ル部材; 19B……絶縁性座金; 20……リード スー金属封着部;23……フェルール部材;25

10



-----孔部。

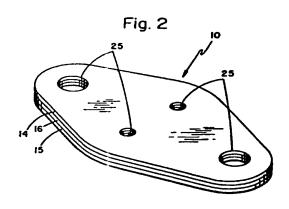


Fig. 3